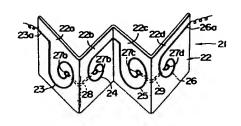
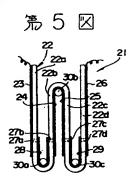
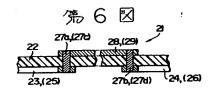
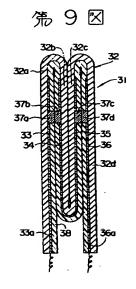
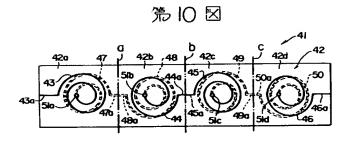
第4⊠

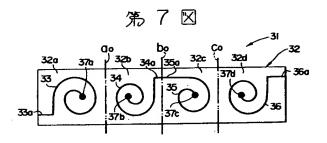


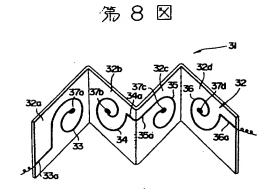


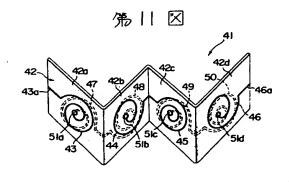


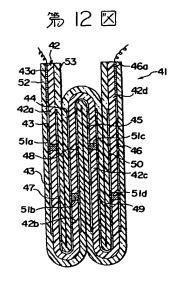




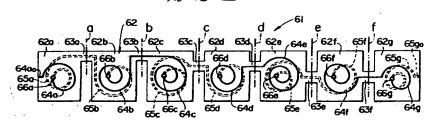


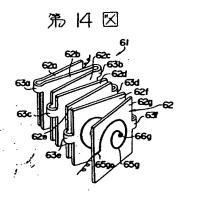


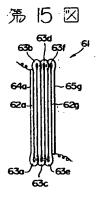


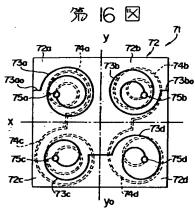


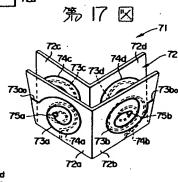
第13図

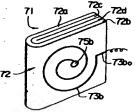












第 18 図

®日本国特許庁(JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-79605

@Int_Cl.4

30代 理 人

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)4月13日

H 01 F 17/00

D-2109-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

インダクタ 図発明の名称

> 頭 昭60-219128 ②特

願 昭60(1985)10月3日 经出

山 克 B 仞発 明 者 坂 正一 60発明者 登 尚 見

東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内 東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内

東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内

個発 明 者 吉 太陽誘電株式会社 の出 願 人

弁理士 北村 欣一

東京都台東区上野1丁目2番12号

外2名

- 1. 発明の名称 インダクタ
- 特許請求の範囲 2 .
 - 1. 配線基板に強磁性材料から成るスパイラル 状導体を形成したことを特徴とするインダク 9.
 - 2. 複数枚の配線基板を積層し、該各配線基板 のスパイラル状導体を互いに接続したことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載のイン 473.
- 3 . 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、配線基板に形成されたインダクに 関する。

(従来の技術)

従来、配線基板、例えば多層配線基板の表面 及び内層面にスパイラル状準体から成るインダ クタを設けたものが知られる。このスパイラル 状導体は、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)、銀ーパラ ジウム (Ag-Pd) 等の非磁性材料のペーストを例 えばスクリーン印刷により被答し、焼成して形 成している。

1例を挙げると、厚み 250mのアルミナ基板 を4 圏積闘した配線基板の各層には、線巾 200 m、韓間隔 200mで4ターンの上記材料から成 るスパイラル状導体が形成され、これ等のスパ イラル状海体が直列に接続されてインダクタが 構成されている。

このインダクタのインダクタンスは、119NH (10HHZにおいて)であった。

(発明が解決しようとする問題点)

従来のインダクタは、スクリーン印刷による ため、スパイラル状導体の線巾及び線間隔を 200m以下にはできない。

したがって、インダクタのインダクタンス値 に対する面積は広くなり、形状寸法に限界があ る配線基板では大きなインダクタンスを有する インダクタを形成することができないという問 頭があった。

本発明は、従来のものと同一形状寸法で従来のものよりインダクタンスが大きく、且つ構成が簡単でコストが低廉であるインダクタを提供することをその目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、配線基板に強強性材料から成るスパイラル状導体を形成したことを特徴とする。 (作 用)

スパイラル状導体の各部分に流れる電流による触束は、強磁性材料であるその部分及び他の部分と頻交するから、スパイラル状導体から成るインダクタのインダクタンスは損等から成るものに比べてインダクタンスは大きくなる。(実施例)

図面は、例えば4層の多層配線基板の分解図を示す。

配料基板 (1,1) ~ (14) は例えば 250 m の 厚さの アルミナ基板で、それぞれの基板 (1,1) ~ (14) には、協中 200 m 、線間隔 200 m で 4 ターンのスパイラル状導体 (2,1) … … (24) をニッケルベース

イラル状導体 (21) ~ (24) を形成する材料として 鋼ペーストを用いた場合には、119nH であった。 (発明の効果)

本発明によれば、従来のものと比較して同じ 面積で約 1.5倍の大きなインダクタンスが得ら れるので、形状寸法において制約がある配線基 板においてインダクタンスの大きなインダクタ が得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の1実施例の分解図である。

- (11)~(14)…配線基板
- (21)~(24) … スパイラル状導体

(3) (4) … スルーホール

(5) … 引き出し尊体

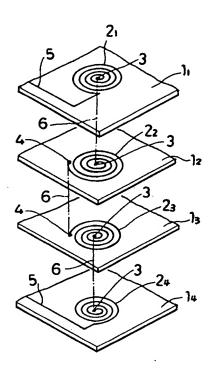
特許出願人 太陽誘電株式会社代理 人 北村 飲 他 2名

トをスクリーン印刷により被着し、焼きつけて形成した。このスパイラル電極(21)~(24)の内方端部の配線基板(11)~(14)にはスルーホール(3)を形成し、またスパイラル状導体(22)(23)の外方端部にもスルーホール(4)を形成し、これらのスルーホール(3)(4)を介してニッケル導体(6)によりスパイラル状準体(21)~(24)のすべを直列に接続した。配線基板(11)及び(14)には路型板(11)(14)にそれを加速を引き出した。の場合によりではから成る引き出したの外方端部に接続した。

このインダクタのインダクタンスは179nH であった。

スパイラル状導体 (21) ~ (24) を形成する材料 としてコパルトペーストを使用し、その他の条件を前記実施例と同じとした場合、そのインダクタのインダクタンスは、158nH であった。

以上の本発明の実施例と同じ条件にし、スパ



(9) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58—141513

Mint. Cl.³
H 01 F 15/00
H 05 K 1/16

識別記号

庁内整理番号 6843-5E 6370-5F 砂公開 昭和58年(1983)8月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全8頁)

の積層型プリントコイル

2号オリンパス光学工業株式会

社内

②特 願 昭57-23955

願 昭57(1982)2月17日

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番

2号

@発 明 者 赤木利正

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番

個代 理 人 弁理士 藤川七郎

明 田 曹

1.発明の名称

積層型プリントコイル

2. 特許 請求の範囲

❷出

コイルの一部を形成する複数の導電パターンと、 これらの導電パターン間を電気的に接続する接続 導電部とを可機性ブリント基板に設け、上記ブリ ント基板を折りたたむことにより、上記導電パタ ーンを機層してコイルを形成したことを特徴とす る積層型ブリントコイル。

3.発明の詳細な説明

本発明は、積層型ブリントコイル、詳しくは、 電磁石用,変圧器用,或いは電気间路にインダク タンスを得るために用いられる積層型ブリントコ イルに関する。

従来の電気コイルは、一般的には、絶縁性のポピンを用いてとれに導線を巻回することにより形成されるものであった。従って、例えば、第1 図に示すように、従来の電磁石 1 は、電気絶縁性のポピン2 に導線3 を巻いてコイル4 を形成したの

ち、このボビン2を強磁性体の鉄心5に低め込んで構成される。しかし、このようにボビン2に導線3を巻回することによりコイル4を形成するものにおいては、次に挙げるような値々の欠点があった。

- (1) 導線3を巻回するのに、例えば 1000 巻当 り30秒程度の時間を要しており、多くの作業時間 を必要としていた。
- 2) コイル 4 の巻回数は途中で巻線のほどけなどがあって正確には管理したくいものとなっていた。
- (3) コイル4は立体的に嵩張り、巻数にはスペース上限界があった。
- (d) コイル 4 の大きさは巻き方に左右され易い ので、均一なものを得ることは難しかった。
- (5) 電気絶縁性の問題からポピン2が必要であり、このため、さらにコイル4が大きなものになっていた。
- (i) 巻線の途中から中間タップを引出す必要が ある場合には、所定部位で導線3の絶線被覆をは

がして別の導線を接続させなければならないので、 その作業が煩わしいはかりでなく、絶縁性・強度 上などで問題を生じないように注意する必要があ った。

一方、上記従来の電気コイルとはその構造を異 にする別の慣気コイルとして、第2図に示すよう に、 電気絶識性の基板 7 の一面に、通常のブリン ト技術によって飛状の導電パターン8からなるブ リントコイル9を一体的に形成させた電気コイル 10 が提案されている。このブリントコイル9を有 したプリント基板1の低気コイル10はカメラのム ーピングコイルシャッター用のロータとなってい て、その中央に設けた撮影光路となっている開口 部口の中心を回動中心として、図示しないシャッ ター羽根と連動して回動できるようになっている。 ロータとしての電気コイル10は不動部材上の固定 ピン 12a,12b との間にそれぞればね 13a,13b を張 設されていて、通常は反時計方向に回動しきった 状態にあり、同状態で、このロータコイル10は、 その背面の図示しない不動部材によって破線で示

- 3 -

ターンが一体的に形成されてなるものであるため、 上記第1図に示した従来の構成のコイル4に較べ て、(1)コイルの加工時間を短縮することができる。 (2)コイルの巻数を正確に管理することができる。 (3)コイルの大きさを均一にすることが容易となる。 (4)コイルのボビンを省略することができる等の利 点があり、特に、一枚の輝い平面形状に形成され るためにスペース上も非常に有利なものとなって いる。

しかしながら、上記電気コイル10のブリントコイルのは一平面上で巻回した導電パターンにより形成されるものであるために、コイルの巻数を付けるといったの形成によって出ているので、コイルの巻数にはなのではないがあるとはなるので、の場合にはなりのであるとはできず、従れない、上記のようなとはできず、従れため、虚仏力を得るととはできず、従れたのため、上記のようなとはできず、従れため、上記のようととはできず、従れたきな電船力を得るととはできず、従れてもないによっていたがあるとはできず、従れてもないには、上記のとはできず、

す位置に保持された永久磁石 14a ~ 14d , 15a ~ 15d と対向している。即ち、永久磁石 14a ~ 14d は N 極を、 水久磁石 15a ~ 15d は S 機を それ ぞれ導電パターン 8 に対向させて氷久砥石 14a~ 14d , 15a~15dの磁力線がブリントコイル9の 一部を透過して同コイルを遮るようになっている。 とのため、上記プリントコイル9の一端 9aと 他端 9bとの間に図示の極性で直流電圧を印加すると、 上記一端 9a から他端 9b の方向へ電流が低れるの で、このとき難気コイル10は、フレミングの左手 の法則により、14aと15a、14bと15h、14cと 15c および 14d と 15d との間の部分で矢印 A の方 向に電磁作用に基く収動力を生じ、全体として上 記はね 13a,13b の引張力に逆って時計方向 Aoに向 動する。即ち、シャッターレリーズにより上記プ リントコイル9に通道されると、上記ロータとし ての電気コイル 10 が時計方向 A。に回動し、これ によりシャッタ→羽根が開かれることになる。

ところで、上記のような電気コイル10は周知の ブリント技術によってブリント基板7上に導電バ

-- 4 -

記のようにカメラのムービングコイルシャッター に適用した場合には、高速のシャッター砂時が得 られないという欠点がある。

本発明の目的は、上記の点に鑑み、可挽性ブリント 基板にコイルの一部を形成する複数の海ボバターンと、 これらの導電バターン間を電気的に 後続する接続導電部とを設け、上記ブリント 基板を折りたたむことにより上記導電バターンを横層して、上記欠点を見事に解消した横層型ブリントコイルを提供するにある。

本発明によれば、前述した(1)コイルの加工時間を短縮できる、(2)コイルの巻数を正確に管理できる、(3)コイルの大きさを均一にすることが容易である、(4)コイルのボビンを省略することができるなどの他に、(5)コイルの巻数を大幅に増大させることができる。(6)途中から中間タップを引き出す構成のコイルを容易に形成できるなどの優れた効果を発揮する。

以下、本発明を図示の実施例に基いて説明する。 第3~5凶は、本発明の第1実施例を示す電気コ

イルの展開平面図、礼立時の斜視図および組立後 の傾面図である。この電気コイル21は1枚の細長 い 長方形状のフレキシブルブリント基板22を一点 鎖線a,cm沿って山折りし、二点鎖線bに沿っ て谷折りして 4 つの基板部 22a,22b,22c,22d を積 **層するととによって構成されている。各基板部** 22a~ 22d の表面にはそれぞれ内側から外側に向 けて右巻きに旋回する渦巻状の導電パターン 23, 24,25,26 が形成されている。 導電パターン 23 の 外端 23a は 基板 23の 一端 に 一方 の外部 接続 端子と して引き出され、導電パターン26の外端 26a は基 板 22の他端 に他方の外部接続 端子として引き出さ れており、導電パターン 24 と 25 の外端 24a,25a 同士は連結されている。また、それぞれの導電パ ターン 23 ~ 26 の内端は各族板部 22a ~ 22d に設 けられた接続導電部 27a ~ 27d に接続されている。 との接続導電部 27a ~ 27d は基板部 22a ~ 22d を それぞれ貫通して穿設されたスルーホールに導電 材を充填するととにより形成される。 基板部 22a と 22b の接続導電部 27a と 27b は基板 22の裏面に

-- 7 --

に向って左巻きに旋回する状態で連結され1つのコイルを形成する。そして各基板部 22a ~ 22d を折り畳んで重ねることによって導電パターン24と 25 とが互いに接触すると、同部分で短絡してしまうので、これを防ぐために、第 5 図に示すように各基板部間に僅かの際間を生じさせるようにしている。なか、基板 22の 裏面同士が対向している基板部間、即ち、基板部 22a と 22b の間、基板部 22c と基板部 22d の間に配置された隔離部材 30a,30c は省略することができる。

このように上記実施例の電気コイル21は導電バターンを形成したフレキンブルブリント 蒸板 22を 折り畳むことによって一挙に構成され、コイル巻 数の多いものが得られる。しかも近時の導電ブリント 技術によって非常に薄いフレキシブルブリント 基板に導電パターンを形成することができるので、これを上記のように折り畳んで積層させ、上記 気コイル 21を構成した場合でも、その厚みを非常に薄いものにすることができる。

形成された直線状の導電パターン28により接続され、基板部 22c と 22d の接続導電部 27c と 27d は同じく基板 22の異面に形成された直線状の導電パターン 29 により接続されている。従って、基板 22を挟んで基板 22の表面に形成された導電パターン 23,24 の内端と基板 22の異面に形成された導電パターン 23,24 の内端と基板 22の異面に形成された導電パターン 25,26 も同様に、上記基板 22の異面に形成されたの内端同士が電気的に接続されている。導電パターン 25,26 も同様に、上記基板 22の異面に形成された導電パターン 29と、上記接続導電部 27c,27d によって、導電パターン 25,26 の内端同士が電気的に接続されている。

上記フレキシブルブリント基板22が上記一点領線 a , c および二点鎖線 b に沿って第 1 図に示すように折られて、各基板部 22 a ~ 22d が板層されることによって電気コイル21が形成されると、上記事電パターン 23 ~ 26 は基板部 22 a の表面から見て、上記外部接続端子としての外端 23 a から26a

- 8 -

第7~9図は、本発明の第2実施例を示す電気 コイルの展開平面図、組立時の斜視図および組立 後の拡大断面図である。との電気コイル31は土龍 **第1実施例の電気コイル21と向様に、1枚の長方** 形状のフレキンプルプリント基板32を折り役むと とによって各基板部 32a,32h,32c,32d を樹屑させ て構成されている。第7図における『点頻線』。。 caが谷折りされ、一点鎖線laが山折りされるので、 第8図に示すように、基板32の表面において基板 部 32a と 32b , 基板部 32c と 32d が対向する。 と の基板32の表面においてのみ、各基板部 32a~32d にそれぞれ内側から外側へ向けて左巻きに旋回す る 渦巻 状 の 導 電 パ ターン 33,34,35,36 が 形 成 され ている。 導電 パターン 33 と 36 の外端 33a,36a は 基板32の両端の互いに重なり合わない位置へそれ ぞれ外部接続端子として引き出されており、導電 パターン 34 と 35 の外端 34a,35a 同士は連結され ている。また、それぞれの専電パターン33~36 の内端は、円形状に若干突出して形成されて接続 導電部 37a ~ 37d とされている。接続導電部 37a

と37bは谷折りの二点鏡鰻 aoに関して対称な位置にあり、接続導電部 37c と 37d は谷折りの二点鎖 線 coに関して対称な位置にある。また、基板32の 表面には第9 図に示すように、導電パターン33~36 を形成した上に、上配接続導電部 37a~37d を 除いて、電気絶験性の可挽性樹脂層 38が被覆されている。このため、上記基板32を折り 費んで第9 図に示すように各基板部 32a~32d を横層させたとき、上記接続導電部 37a と 37b、 37c と 37d がそれぞれ接触して連結され、導電パターン 33と34、35 と 36 は上記可視性樹脂層 38のために短絡されることはない。導電パターン 33~36 は各基板部 32a~32d が横層されることにより、外部接続端子 33a から 36a に向って右巻きに旋回して連続した」つのコイルを形成する。

このように構成された電気コイル31は上記第1 実施例の電気コイル21に較べて、隔離部材30a~ 30cを配設する必要がないめで、より一層、薄く できると共に、導電パターンの短絡を確実に防止 し絶験状態の良好なものとなる。

- 11 -

対向しあう導電パターン 43 と 47、 44 と 48、45 と 49、 46 と 50 の各内端同士は、基板 42 にスルーホールを穿散してこれに導電材を充填して形成した接続導電部 51 a ~ 51 d によりそれぞれ連結されている。上記基板 42 の表裏両面には、第 12 図に示すように、上記導電がターン 43 ~ 46、 47~ 50 を形成した上から、上記導電接続部 51 a ~ 51 d の部分も含めて全面に可挽性樹脂層 52,53 が被優されている。従って、上記基板42を折り畳んで第 12 図に示すように、各基板部 42a ~ 42 d を積層させたとき、上記導電パターンは基板部 42a の表面がわから見て導電パターンは基板部 42a の表面がわから見て導電パターンは基板部 42a の表面がわから見て導電パターン 43,47,48,44,45,49,50,46 の順序で途中で短絡することなく重なり合い、上記外部接続端子 43a から 46a に向って右巻きに旋回して連続する1 つのコイルが形成される。

このように、上記実施例の電気コイル41はフレキシブルブリント基板 42の表裏両面に導電パターン 43 ~ 50 を形成してこれを折り登んで殺屠させてなるものであるため、前記第1 ,第 2 実施例の電気コイル 21,31 に較べてさらにその 2 倍の多く

第10~12図は本発明の第3実施例を示す電気 コイルの展開平面図、和立時の斜視図および組立 後の拡大断面凶である。この世気コイル41も1枚 の長方形状のフレキシブルブリント基板42を、一 点鎖線a,cに沿って山折りし、二点鎖線bに沿 って谷折りし、第11図に示すように、装板42を交 互に折り畳むことによって各基板部 42a ~ 42d を 積層させて構成されている。 各基板部 42a ~ 42d の表面にはそれぞれ内側から外側に向ってた巻き に旋回する渦巻状の導電バターン 43 ~ 46 が形成 されており、 基板部 42a ~ 42d の東面には破線で 示すように表面がわから見て右巻きに旋回する渦 巻状の導電パターン 47~50 が形成されている。 基板 42の 表面において、導電パターン 43,46 の外 端 43a,46a は 基板42 の 両 端 に 外 部 接 続 端 子 と し て 引き出され、導電パターン 44 と 45 の外端 448 . 452 同士は連結されている。また、藝板42の 庭面 において、導電パターン 47 と 48 の外端 47a,48a 同士が連結され、導電パターン 49 と 50 の外端 49a,50a 同士が連結されている。基板42の表表で

- 12 -

の巻数が得られる。

第13~15 図は、本発明の第4 実施例を示す電 気コイルの展開平面図、組立時の新視図および組 立後の側面図である。この電気コイル61は複数の 基板部 62a~ 62g と、これら各基板部間を連結し ている折曲部 63a ~ 63f からなる 1 枚の帯状のフ レキシプルプリント菇板62を、上配折曲部63a~ 631 において一点鎖線a,c,eに沿って山折り し、二点鎖線り、d、「に沿って谷折りして、各 基板部 62a ~ 62g を積層することによって構成さ れている。上記折曲部 63a ~ 63f は幅狭に形成さ れており、しかも、これらの折曲部 63a ~ 63f は 上記基板62を折曲げて各基板部62a~62gを積層 させたときに上記各折曲部が互いに重なり合わな いような位置に形成されている。即ち、折曲部 63a と 63b は基板62の最上端線部に形成され、次 いでその下方に折曲部 63c と 63d が形成され、さ らにその下方に折曲部 63c と 63 f が形成されてい る。また、上記 基板部 62g 以降にも 基板部を有す る場合は、図示されない基板部を連結する折曲部 は同様にして基板62の最下端級部に至るまで順次 下方へと形成されることになる。

そして、前記第3実施例の質気コイル41の場合 と同様に、各基板部 62a ~ 62g の表面には内側か ら外側に向って左巻きに旋回する渦巻状の導電パ ターン 64a ~ 64g が形成されており、基板部 62a ~ 6 2g の 裏面には 表面から見て右巻きに 旋回する 渦巻状の導電パターン 65a ~ 65g が形成されてい る。導電バターン 64a と 65g の外端 64a,65g。は基 板62の両端にそれぞれ外部接続端子として引き出 され、隣りあう2つの導電パターン 64b と 64c 、 64d \ 64e , 64f \ 64g , 65a \ 65b , 65c \ 65d , 65c と 65f の各外端同士は上記折曲部 63a ~ 63f を通じてそれぞれ連結されている。また、基板62 の表裏で対向しあう2つの導電パターン64aと 65a , 64b & 65b , 64c & 65c , 64d & 65d ,64e と 65e 、 64f と 65f 、 64g と 65g の各内端同士は、 基板62にスルーホールを穿設して導電材を充填し て形成してなる接続導電部 66a~ 66g によりそれぞ れ連結されている。

- 15 -

って、多数の基板部を積層させて巻数の多いコイルが得られる。また上記折曲部 63a ~ 63 f は 博曲 状態を保持できるため、折り畳みによる折損のお それは殆んどない。なお、この電気コイル61 の場 合も、上記基板62の表裏両面に導電パターンの上 から可撓性樹脂層が被覆されるようになっている ことは前記第3 実施例の場合と全く同様であり、 その断面は前記第12 図とほど同様になるので詳細 な図示は省略する。

上記のように導電パターンが形成された基板62 を折り畳んで各基板部 62a ~ 62g を構成させると、 前配第3実施例の賦気コイル41と同じく、一方の 基板部 62a の表面がわから見て外部接続端子 64%。 から 65goに向けて右巻きに旋回した1つのコイル を形成するように、上記表展の導電パターンが交 互に連結される。そして、各基板部 62n ~ 62g が 横層されて電気コイル61が形成された状態では、 各基板部 62a ~ 62g の面に直角の方向から見たと き、上記折曲 部 63a ~ 63f が重ならない位置にあ るため、これらの折曲部 63a ~ 631 は互いに押し つぶされることなく彎曲状態を保ち、第15図に示 すように、各基板部 62a ~ 62g の面に沿う方向か ら見て、これら 2 列の折曲部 63a,63c,63c と 63b. 63d,63f の各列における隣り合う2 つの折曲部同 士が一部重なり合った状態となる。このため、上 記折曲部 63a ~ 63f による厚みが増大することな く、各基板部 62a ~ 62g の互いの面が密着して、 電気コイル61は積眉形成による全体の厚みを均一、 かつできる限り薄いものにすることができる。従

- 16 -

72b の表面が外側に向い、同基板部 72a.72b 間に 基板部 72c,72d が挾まれる状態で折り畳まれる。

上記各基板部 72a~ 72d の表面には、内側から 外側に向って左巻きに旋回する渦巻状の導電パタ ーン 73a ~ 73d がそれぞれ形成され、各基板部 72a~ 72d の裏面には、基板72の表面から見て内 側から外側に向って右巻きに旋回する渦巻状の導 電パターン 74a ~ 74d がそれぞれ形成されている。 上記導電パターン 73a と 73b の外端 73a。 , 73b。 は基板72の両端にそれぞれ外部接続端子として引 き出され、上記導電パターン 73c と 73d 、 74a と 74c 、 74b と 74d の外端同士は連結されている。 また上記導電パターン 73a と 74a 、 73b と 74b 、 73c と 74c 、 73d と 74d の各内端同士は、各基板 部 72a ~ 72d にスルーホールを穿散して導催材を 充填して形成してなる接続導電部 75a ~ 75d によ りそれぞれ連結されている。このように導電パタ ーンが形成された基板72の表裏両面には、図示さ れてはいないが、前記実施例で述べたように、可 撓性樹脂層が被殺されており、従って、第18図に

示すように上記各基板部 72a ~ 72d が積層されて 互いの面が密着した状態で上配各導電パターンの 途中で短絡はないが形成されているたからにないが形成のようになが形成が 72a の方向から 記電気コイル71をその基板部 72a の方向から見ると、導電パターン 73a,74a,74c,73c,73d,74d, 74b,73b がこの順で連結されていて、外部 接続 3 子 73a。から 74b。に向けて 表きに旋って 分コイル71 も前記実施例で示した電気のより 気コイル71 も前記実施例である。

以上説明したように、本発明によれば、明細書 冒頭に記載した所則の目的を見事に達成した機層 型プリントコイルを提供することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、従来の電気コイルの一例を示す側面 図、

第2図は、従来の電気コイルの他の例を示す正 視図、

第3~6図は、本発明の第1実施例を示す積層

- 19 -

27a ~ 27d, 37a ~ 37d 51a ~ 51d, 66a ~ 66d 75a ~ 75d

特許出願人 オリンパス光学工業株式会社 代 理 人 藤 川 七 **卵**/// 型プリントコイルの、それぞれ展開平面図、和立 途中の斜視図、組立後の側面図及び要部拡大断面 図

第7~9図は、本発明の第2実施例を示す秘暦型プリントコイルの、それぞれ展開平面図、相立途中の斜視図及び組立後の拡大断面図、

第 10 ~ 12 図は、本発明の第 3 実施例を示す積 層型プリントコイルの、それぞれ展開平面図、組立途中の斜視図及び組立後の拡大断面図、

第 13 ~ 15 図は、本発明の第 4 実施例を示す積 層型ブリントコイルの、それぞれ展開平面図、組 立途中の斜視図及び組立後の関面図、

第 16 ~ 18 図は、本発明の第 5 実施例を示す機 層型プリントコイルの、それぞれ展開平前図、組 立途中の斜視図及び組立後の斜視図である。

21,31,41,61,71 ···· 積層型ブリントコイル 22,32,42,62,72 ···· ブリント基板

23~26,33~36,43~46 47~50,64a~64g,65a~65g 73a~ 73d, 74a~ 74d

— 20 —

